



В конце сентября в Москве прошли выставки GadgetFair, Пожарная безопасность XXI века, Info Security Russia и Промышленный форум, которые представители компании «Мультиклет» посетили с целью установления рабочих контактов с потенциальными партнерами для дальнейшего сотрудничества.

Сотрудники компании ознакомились с техническими достижениями и новейшими разработками в области информационной безопасности, электроники, программного обеспечения, пожаротушения, провели ряд переговоров, в частности, с такими компаниями, как КБ «Метроспецтехника», «Охранные гаджеты», BONTEL, Angio Scan, Masterkit и др., обсудив возможные варианты взаимодействия по применению продуктов «Мультиклет».

В рамках рабочей поездки состоялась встреча представителей «Мультиклет» и «СПУТНИКС», итогом которой стало соглашение об использовании процессора MULTICLET P1 для проведения испытаний на радиационную стойкость в космических условиях в бортовой аппаратуре в составе спутника, который будет выведен на орбиту в 2014 г.